### 平2-155147 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)6月14日

27/02 H 01 J 37/08 37/317 7013-5C 7013-5C 7013-5C

Z

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

60発明の名称

イオン源クリーニング方法及びイオン注入装置のクリーニング方法

顧 昭63-308573 ②特

29出 願 昭63(1988)12月6日

川崎 個発 明者

正 義

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 東京エレクトロン株 式会社内

東京エレクトロン株式 の出 願 人

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

会社

1. 角明の名称

イオン源クリーニング方法及びイオン注入数 煮のクリーニング方法。

- 2. 特許請求の範囲
- (1) ガスを用いてイオン源をドライエッチン グして洗浄することを特徴とするイオンボクリー ニング方法。
- (2) イオンの注入を行う工程以外の工程に上 記ガスを用いたドライエッチング洗浄工程を組み 込んだことを特徴とするイオン往入貨産のクリー ニング方法。
- (3) ガスが三フッ化塩素ガス(CiFョ)であ ることを特徴とする請求項1記載のイオン源クリ - ニング方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明はイオン輝クリーニング方法及びイオン 住入頓置のクリーニング方法に関する.

(従来の技術)

イオン源例えばイオン注入強配のイオン源は、 チャンパー内のイオン顔のフィラメントに通程し、 フィラメントの加熱により放出される熱電子が、 チャンパー内に導入したガスをプラスマ化し、こ のプラズマ中のイオンを取り出し、ウェハに対す るイオン往人を実行している。 ここで、イオン往 人実行中にイオン往入用の原料等による汚れがイ オン発生チャンバーや引出し電極等に付着し電極 関放電が発生するため、 イオン源を定期的に洗浄 する必要がある。 このためイオン源を装置より取 り出し分解し、手作森で、汚染部をヤスリや、高 圧によるサンドプラストにより削り取って清掃し ていた.

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、 イオン課のクリーニングは60 0 ℃程に高温になっているイオン源を十分に冷却 した後ィオン顔をイオン注入装置から取り出し、 分解・清掃を行い、 再組み立てし、 再びイオン注 人 複優に セット し、 勃 作 確 認 等 を 行 う 一 連 の ク リ

ーニング作業が行われている。 このか1 回のクリーニング作業が行われている。 このた、 クリーニング作業は長時間を襲し、 また、 月でででは、 月でででは、 月でででで、 日間のの作業時間の作業時間の作業時間の作業時間ででで、 日間のの作業時間ででで、 日間のの作業をは、 日間ののでは、 日間のでは、 日間のでは、

## (発明の構成)

#### (課題を解決するための手段)

この発明はガスを用いてイオン顔をドライエッチングして洗浄することを特徴とするイオン顔クリーニング方法および、 イオンの注入を行う工程以外の工程に上記ガスを用いたドライエッチング

ばモリアデン製で、イオンの通過口を形成する間 口部(7)が設けられ、かつ、その中にはインシ ユレータ(8)によつて両摘を絶扱してアークチ ャンパー(6)に支持された例えばタングステン から成るフィラメント(9)が設けられている。 このフィラメント(9)に通常するため、 上記フ ィラメント(9)の両端は電極ロッド(10)に 電気的接続例えば、各々ネジ止め固定されている。 この電極ロッド(10)はその増部がフランジ( 4) に組録支持されている。 また、 上記電極ロッ ド(10)の上記フランジ(4)の取っ手(3) 劇の突出部はボルトにより大電流例えば 50~1 50アンペアを流すことができる図示しない端子 を固定可能となっている。 また、 上記アークチャ ンパー (6) の前方にはアークチャンパー (6) 内のイオンを引き出すための例えばカーボングラ ファイトから成る引出し電極 (12) が所定の間 精例えば10~15 m 程度離削して設けられてい る。そして、この引出し電極(12)の前方には、 引出し電極(12)により引き出されたイオンを

焼浄工程を組み込んだことを特徴とするイオン注 入装置のクリーニング方法を得るものである。

#### (作用)

三フッ化 塩素ガス (ClFi) は、ブラズマレスで、しかも低濃度でドライエッチングが可能であり、他の物質をフッ素化する能力が極めて高いため、上記ガスを用いてイオン源をドライエッチングすることにより、イオン輝を鋳型から取り外す事なく短時間に安全にクリーニングする事ができる。

#### (実施例)

以下本発明イオン源クリーニング方法をイオン注入装置に適用した一実施例について図面を参照して説明する。

まず、イオン源の構成について説明する。

イオンソース部(1)内のイオン選(2)はイオン源を取り出す為の取っ手(3)を設けたフランジ(4)に、平行に離間配置した4本の支持棒(5)によって、アークチャンパー(6)を固定している。この、アークチャンパー(6)は例え

加速するための例えばカーボングラファイトから 成る加速電極(13)が設けられ、この加速電極 (13) で加速されたイオンビームの発散を防ぐ 為の例えばアルミ製のグランド電板(14)が設 けられている。 そして、 アークチャンパー (B) と引出し危極(12)との間には高圧の引出し電 禪(15)が例えばアークチャンパー(5)側を プラス(+)として60KVの直流電圧が印可で さるが如く設けられている。 また、引出し電極 ( 12) とグランドとの間に加速電源(16) が例 えば引出し電極(12)側をプラス(+)として 6 O K V の直流電圧が印可できるが如く設けられ ている。 即ちアークチャンパー (G) にはグラン ドからみると引出し電源(15)と加速電源(1 6) が加算された電圧例えば60+60=120 K V の 梵圧が印可できるが如く 配置されている。 また、加速電極(13)とグランドとの間に仕せ プレッション電源(17)例えば加速電極(13) 側をマイナス(-)として10KVの直流電圧が 印可できるが如く設けられている。 そしてグラン

ド電極(14)はグランドに接地されている。 また、イオンソース部(1)内を排気すると共にドービングガス等を排出する排気口(19)が設けられ、 図示しない排気装置により排気処理される。以上のようにイオン療が構成されている。

また、次にクリーニングの構成に付いて説明する。イオンソース部(1)を1つの気密室として仕切りできるが如く仕切り例えばゲートバルブ(20)が設けられている。また、上記ドーピングガス導入管(11)の取っ手(3)側は配管(21)により複数のドーピングガス(22)例えばBFュ、PHュ、AsHュや不活性ガス(23)例えばAェやエッテングガスC1Fュ(24)等のガス供給源と、例えばバルブ等による切り替え及び流量コントローラ強量(MFC)等により制御可能な如く接続されている。

次に動作について説明する。

ィオンソース部(I)内を排気口(I9)より 図示しない排気措置により所望の圧力例えば 1 0 -3~ 10 -0 Torrに真空排気する。 そして、 電

ところが、アークチャンパー(6)内へ導入し たドーヒングガス (22) 例えば BF ;は ブラズマ 化されBFョから解離したフッ素とスパッタリング され飛散したアークチャンパー(6)のモリブデ ンとの反応生成物例えばMoFョやスパッタリング されたフィラメント(9)のタングステンの生成 物等が高電圧の引出し電機(12)表面に付着し てゆく。イオン往入操作を続けてゆくと、これら 付着物が引出し電極(12)等やアークチャンパ - 表面に付着・堆積してゆき、徐々に剝離、飛散 しゃすい状態になってくる。 即ち汚れがひどくな ってくる。この状態になると例えば斜無、飛散し やすい付着物の先端部等の電荷が高くなる等種々 の製因によりアークチャンパー(6)と引出し意 瓶(12)との間に放電が起き、適正なイオン注 入が出来なくなってしまう現象が起きる。 この様 な状態を回避するため、 イオン源のクリーニング は以下のように行う。

フィラメント (9) への加熱電源、引出し電源 (15)、加速電源 (16) 及びサブレッション 低ロッド(10)を介し、フィラメント(9)に 世位例えばB0~150Aを擁しフィラメント( 9)を加熱し熱電子を放出させる。 この熱電子に ガス将人替(11)よりドーピングガス(22) 例えばBF3をアークチャンパー(8)内に導入し、 アークチャンパー(8)内にプラズマを発生させ る。 そして、アークチャンパー(6)と引出し電 (12)間に引出し電源(15)により高圧例 えばGOKV、 また、 引出し電極(15)とグラ ンド間に加速電源(16)により例えばBOKV、 また、 加速電極(13)とグランド間に負の電圧 例えば10KVをかける。 これらの電圧をかける ことによりアークチャンパー (6)内のプラズマ 中のイオンが引出し電極(12)により引き出さ れ、加速電極(12)で加速され、グランド電極 (14) により発散傾向にあるイオンビームが紋 り込まれると共に、引出し電圧と加速電圧の加算 された 電圧 例えば 6 0 + 6 0 = 1 2 0 K V に 加速 されたイオンピームが得られる。 このイオンピー ムによりウエハヘイオン往人をおこなう。

食稼(17)を切る。 ゲートパルプ(20)を閉 じィオンソース郎 (1) だけの気密室を形成する。 (ィオンソース部(1)の圧力をほとんど変化さ せないときにはゲートバルア(20)は閉じなく てもよい。)次に、ドーピングガス(22)の供 給を止め、不活性ガス(23)及びCIF』(24) ガスを所望の希訳した濃度例えば5~30%に流 量コントロール 褒世により制御 し、 ドーピングガ ス(22)と同一のガス供給ライン即ち、配管( 21)を介し、ガス導人管(11)からアークチ ャンパー(6)内に供給する。 アークチャンパー (6) 内に供給されたCLF:(24) ガスはイオ ンソース郎 (1) 内のアークチャンパー (6)、 引出し電極(12)加速電極(13)グランド電 極(14)その他部品をドライエッテングし、 排 気口(19)より排気・排出される。 この様に希 釈したCIF。(24)ガスをイオンソース部(1) 内に流す事により、 アークチャンパー(6)や引 出し電極(12)や他の電極及び部品類に付着し た付養物を取り除くことができる。 また、放電の

要因と成っている付替物もイオン源構成上引出し 電磁(12)及びアークチャンパー(6)表面に 多く飛散・堆積してゆくが、特に、上記ガス流路 によりCIF, (24) ガスが導入されるため、ア ークチャンパー(6)表面及び引出し電極(12) 表面近傍はガスが多く流れエッチング効果もよい。 なお、上記CIFョガスを不活性ガス例えばAェガ スで希釈しているが、これはC1F3を高濃度例え ば100%とするとエッチング反応が激しすぎ他 の部品例えば気密保持のためのシーリング部材例 えばフッ素系のーリング等を劣化させてしまう為 である。 なお、 高濃度で使用するときはシーリン グ材として耐薬品性及び耐熱性を育するカルレッ ツ(デュポン社、商品名)を使用することが望ま しい。また、CIF:のエッチング反応は常温より も高温例えば100℃以上の方がエッチング効率 が良く、イオンソース部(1)の運転を止めた直 後はイオン源(2)の周辺の温度は数百度の温度 を育し、徐々に冷え室温になるまでに1時間以上 かかるため、このイオンソース部(1)の高温の

期間に据えば30~90分のエッチングを行うの が効率的である。 また、 イオンソース部 (1) 内 を滅圧の状態例えば、イオン源(2)の運転時の 高真空例えば10~3程度から10070cc程度 の波圧状態でエッチングを行うと効果的である。 また、このクリーニング方法は、イオンピームを 取り出す為のドーピングガス(22)を不活性ガ ス(23)とC1Fョガス(24)に切り換えるだ けで行えるため、 ウェハにイオン往入を行う以外 の工程例えば、注入するイオン種を換える間に、 上記ガスの切り替えを行うことにより一連のイオ ン住人工程内で進かに時間を増加する程度でイオ ンソース部(1)のクリーニング工程を組み込む 事ができる。 また、 何國かのイオン注入を行った 後に上記クリーニング工程をマニュアルまたはブ ログラム(レシビー)コントロールで行ってもよ

また、 BF s をドービングガスとして使用した 時の主な付替物である M o F s について下記条件にて実験クリーニング(エッチング)した。 処理温度

25℃、処理圧力10Torr, C1F;: 0. 2
1/分、Ar: 19. 81/分、希釈度1%, エッチング時間60分おこなった結果は殆ど変化なし。次に処理温度50℃、圧力及びC1F,は上記と同じ、希釈度を5%で20分、100%で7分行ったが結果殆ど変化なし。また、処理温度100℃、圧力及びC1F,は上記と同じ、希釈度を10%で60分、100%で30分行った結果は処理的の逸量量8. 8338から処理後7. 149 ま結果1. 684 まがエッチング除去された。上記実験及び上記以外の目視等の定性的実験から処理温度は高温例えば100℃以上、希釈度は10%以上で良好な結果がえられた。

上記実施例ではイオン注入装置のイオン源に週 用した例に付いて説明したが、 不要な質量のイオ ンを排集する質量分析器のクリーニングを実行し てもよいし、 その他付着位置であれば何れでもよ

なお、本角明は上記実施例に限定されるものではなく、本角明の要旨の範囲内で種々の変形実施

が可能である。例えば C V D や電子ビーム加工用イオン理などにも効果がある。

以上説明したように本実施例によればイオン源を模倣から取り外す事なくガスの切り替えだけで安全にイオンソース部全体をクリーニングでき、またクリーニングだけの為の特別な時間を設けなくても他の工程と同時にクリーニングでき、 接歴の標準も向上する。

## (発明の効果)

以上のように本色明によればCIFsガスをイオンソース部に導入しイオン源をドライエッチングすることによりイオン源を貧健から取り外すことなく短時間に安全にクリーニングできる効果がある。

## 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例を説明するためのイオン注入機関のイオンソース部の構成図である。

- 2. . イオン源
- 6. . **ア** クチャンバー
- 9. . フィラメント 1.1. . ガス導入管

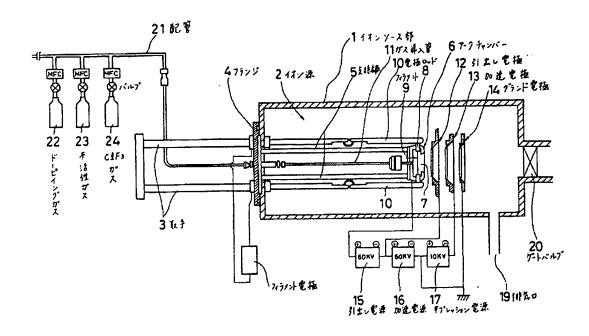
12. 引出し電極 13. 加速電極

14. . グランド電極 19. . 排気口

23. . 不活性ガス 24. . CIFョガス

特許出顧人

東京エレクトロン株式会社



源 1 図

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第1区分 【発行日】平成8年(1996)10月11日

【公開番号】特開平2-155147

【公開日】平成2年(1990)6月14日

【年通号数】公開特許公報2-1552

【出願番号】特願昭63-308573

【国際特許分類第6版】

H01J 27/02

37/08

37/317

[FI]

H01J 27/02

9376-5E

37/08

9376-5E

37/317

Z 9172-5E

#### 手續接正券 (自學)

平成7年7月/月 圃

# 特許庁長官爵

1. 事件の表示

昭和63年特許顧第308573号

2、発明の名称

イオン個クリーニング方法及びイオン注入装置のクリーニング方法

3. 補正をする者・・

事件との関係 **特許出期人** 

住所

東京福港区赤坂5丁目3番6号

名称

東京エレクトロン株式会社

代表者

井上 皓

- 4. 補正により増加する請求項の数 1
- 5. 補正の対象

明御書の特許請求の範囲の押 明細書の発明の詳細な説明の欄

- 6. 補正の内容
- (1) 明細書の特許請求の範囲を別紙のとおり補正する。
- (2)明細書第3頁17行目~第4頁2行目の「この発明は・・・・を持るもの である。」を「請求項1の発明によれば、クリーニングガスを用いてイオン顔を ドライエッチングして洗浄することを特徴とする。初収項2の発明によれば、イ オンの注入を行う工程以外の工程に検配クリーニングガスを用いたドライエッチ ング洗浄工程を組み込んだことを特徴とする。請求項3の契例によれば、前記タ リーニングガスが三フッ化塩ポガス(ClF3)であることを特徴とする。請求 頃4の発明によれば、前配クリーニングガスが不活性ガスで5%以上の機度に希 釈されていることを特徴とする。」と補正する。

知紙

## 侍許請求の範囲

- (1) <u>クリーニング</u>ガスを用いてイオン領をドライエッチングして洗浄すること を特徴とするイオン狐クリーニング方法。
- (2) イオンの往入を行う工程以外の工程に<u>前記クリーニング</u>ガスを用いたドラ イエッチング疣神工程を組み込んだことを特徴とするイオン在入袋屋のクリーニ ング方法。
- (3)<u>酸配クリーニング</u>ガスが三フッ化塩素ガス(CIF3)であることを特徴 とする請求項1<u>に</u>記載のイオン原クリーニング方法<u>又は請求項2に記載のイオ</u> <u>ン往入装置のクリーニング方法</u>。
- (4) 前記クリーニングガスが不断性ガスで5%以上の機度に希釈されているこ 上を特徴とする請求項1に記載のイオン類クリーニング方法、又は請求項2に記 載のイオン注入築置のクリーニング方法。

以上

以上